板壳后屈曲行为



作者: 沈惠申著

出版社:上海:上海科学技术出版社

出版日期: 2002.10

总页数: 386

介绍: "上海科技专著出版资金"资助:本书系统地总结了20世纪90年代在板壳结构后屈曲和热后屈曲研究领域所取得的最新成果,提供了一个完整的理论体系来处理复合材料层合剪切板和层合圆柱壳的后屈曲行为。

说明: 登录教客网 (https://www.jiaokey.com/book/detail/11009950.html) 查找全本阅读方式

板壳后屈曲行为 评论地址: https://www.jiaokey.com/book/detail/11009950.html 教客网提供千万本图书阅读地址。

https://www.jiaokey.com/book/detail/11009950.html

书名: 板壳后屈曲行为